

中国国际金融股份有限公司
关于终止对武汉敏芯半导体股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导工作的公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与武汉敏芯半导体股份有限公司（以下简称“敏芯半导体”或“公司”）于2020年11月19日签订了《武汉敏芯半导体股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），约定中金公司担任敏芯半导体首次公开发行股票并上市的辅导机构，并向中国证券监督管理委员会湖北监管局报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案申请文件。

基于市场原因及自身战略考量，经双方友好协商一致，双方同意解除《辅导协议》，并签署《武汉敏芯半导体股份有限公司与中国国际金融股份有限公司辅导协议之终止协议》，因此，中金公司终止对敏芯半导体首次公开发行股票并上市的辅导工作。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于终止对武汉敏芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作的公告》的盖章页）

